

No.: 201-03-1202

製品仕様書 PRODUCT SPECIFICATION

6811series

0.5 mm PITCH FPC CONNECTOR (Au PLATED)

京セラ株式会社 KYOCERA Corporation

Α	DCN21354	2021/10/06	R. Manabe		A. Tsunemura
0	EDN-297	2015/6/25	Y. Manba	N. Nakajima	Y. Fujii
NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED by	CHECKED by	APPROVED by

HALOGEN FREE

- 1. 品名 FPC CONNECTOR
- 2. 形式 0.5 mm PITCH FPC CONNECTOR (Au PLATED)
- 3. 適用範囲 Scope

本仕様書は 6811 シリーズコネクタの組立製品の仕様に適用する。

This specifies Series 6811 0.5mm pitch FPC connector.

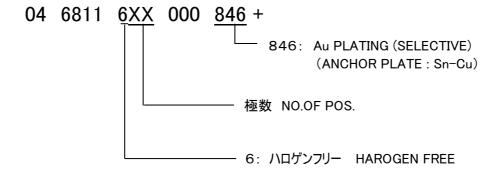
- 4. 関連規格 Related documentation
 - -IEC 60512-1-100:2002 電子機器用コネクター試験及び測定- 第 1-100 部: 一般-試験一覧 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100: General-Applicable publications

-JIS C 5402-1-100:2002 電子機器用コネクター試験及び測定- 第 1-100 部: 一般-試験一覧 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-

Part 1-100: General-Applicable publications

- -JIS C 5402:1992 電子機器用コネクタの試験法 Method for Test of Connectors for Electronic Equipment.
- 5. 形状、寸法、及び材料 Configuration, Dimension, and Material 図面参照 Refer to drawings.
- 6. 製品型番 Part numbering



仕様 Spec

嵌合状態において Under mating condition

	1	項目 Item	条件·方法 Condition	規格 Specification
7.一般	1	定格電流	-	DC 0.5A/contact
General		Current rating		
	2	定格電圧	_	DC 50V/contact
		Voltage rating		4000 0500 0504 514 4444
	3	使用温湿度範囲	_	-40°C ~ 85°C 95%RH MAX.
		Operation environment		低温に於いて氷結がないこと。
				結露しないこと。 通電による温度上昇分も含む。
				通电による温度工弁力も占む。 Ice-free at the low temperature.
				No condensation shall occur.
				Including terminal temperature rise.
	4	 保存温度範囲	▲ 梱包状態にて	-20°C ~ 60°C
	4	Storage environment	Mile packed	420 C 70 00 C 低温に於いて氷結がないこと。
		Storage environment	Write packed	は温にないて水晶がないこと。
				Ice-free at the low temperature.
				No condensation shall occur.
8.機械的	1	外観		機能に有害なサビ、汚れ、キズ、変形等
Mechanical		Appearance	Visual inspection	のないこと。
			·	No rust, contamination, damage
				or deformation harming functions.
	2	アクチュエータ 挿抜力	アクチュエータ挿抜回数	アクチュエータ 挿入力
		Actuator insertion	Actuator insertion separation	Actuator insertion force
		separation force	: 10 times	0.45 N/pin MAX.
			アクチュエータの挿抜速度	アクチュエータ 抜去力
			Actuator insertion	Actuator separation force
			separation speed : 25mm/min.	0.035~0.45 N/pin
	3	コンタクト保持力	コンタクトの抜去速度	0.1 N MIN.
		Contact retention force	Contact separation speed	
			: 25mm/min.	
	4	挿抜耐久性	無通電状態で測定する。	外観 Appearance
		Durability	Without current applied	素地の露出がないこと。
			アクチュエータ挿抜回数	Conductor shall not be exposed.
			Actuator insertion separation	接触抵抗 Contact resistance
			: 10 times	100m Ω MAX.
	5	FPC/FFC 保持力	FPC/FFC を水平に引っ張り	
		FPC/FFC retention force	保持力を測定する。	(0.4 × n+4) N MIN.
			An applicable FPC/FFC shall be	
			pulled horizontal direction.	
			アクチュエータ挿抜回数	
			Actuator insertion separation	
			: 10 times	
			FPC/FFC 抜去の速度	
			FPC/FFC separation speed	
			: 25mm/min.	

6811 SERIES PRODUCT SPECIFICATION	No. 201-03-1202

7	振動 Vibration 衝撃 Shock	10~55~10Hz/min. / 1.5mm (peak to peak) / DC 100mA (2h per direction; XYZ, 6h in total) IEC 60068-2-6:1995 JIS C 60068-2-6:1999 50G / 11ms / DC 100mA	瞬断 Discontinuity 1 μ s MAX. 外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック等がないこと。 No damage, loose part or crack. 接触抵抗 Contact resistance 100mΩ MAX. 瞬断 Discontinuity 1 μ s MAX.
		(3times per direction; XYZ) IEC 60068-2-27:1972 JIS C 60068-2-27:1995	外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック等 がないこと。 No damage, loose part or crack.
8	はんだ付性 Solderability	245±3°C /3 $_{-1}^{0}$ sec. immersion IEC 60068-2-20:1979 JIS C 60068-2-20:1996	浸漬部にはんだが 95%以上 More than 95% of immersed area shall be covered with solder.
9	はんだ耐熱性 Resistance to solder heat	<手はんだ Hand soldering>はんだごて温度 Bit temperature 350±10°C 3 0 sec. IEC 60068-2-20:1979 JIS C 60068-2-20:1996 <リフロー Reflow> 下記プロファイル参照 See the following condition リフローは 2 回まで可 Number of reflows: 2 times ※ただし、2 回目は常温に戻す事 Second reflow process must be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250°C (コネクタ表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002	端子ガタ、変形等がないこと。 No loose contacts nor deformation.
		TEMP ON THE PARTS(°C) 180 180 PRE H	

6811 SERIES PRODUCT SPECIFICATION	No. 201-03-1202
COLL CENTED INCODES! CLEGITION	110: 20: 00 1202

. =			1			I
9.電気的	1	耐電圧		00V、1min.		フラッシュオーバー、スパークオーバー、
Electrical		Dielectric				絶縁破壊がないこと。
		withstanding voltage	JIS C	5402 (5.1): 19	92	No flashover, spark over
						dielectric breakdown
	2	絶縁抵抗	DC 50	00V、1min.		初期 Initial: 1000MΩ MIN.
		Insulation resistance	JIS C 5402 (5.2):1992		92	試験後 After test: 100MΩ MIN.
	3	ローレベル接触抵抗	四端子法にて			50m Ω MAX.
		Low level		Four prove method		
		contact resistance		5402 (5.3):19	92	
	4	温度上昇	嵌合制	犬態でコンタクト	を直列に	定格電流にて
		Temperature rise	結線			At the current rating
				mated conditi	on.	30K MAX.
			all contacts shall be connected			
			in ser			
		JIS C 5		5402 (5.10):19	992	
10.耐環境	1	二酸化硫黄		2°C / 75%R⊦		接触抵抗 Contact resistance
Environment		SO ₂)±3ppm / 96		100m Ω MAX.
				0068-2-42:198		
			JIS C 60068-2-42:1993			
	2					接触抵抗 Contact resistance
		Salt mist	✓ 48h			100m Ω MAX.
			IEC 60068-2-11:1981		31	
			JIS C 60068-2-11:1989			
	3	温度サイクル	5 сус	les		接触抵抗 Contact resistance
	Temperature cycling		(Modified)			100m Ω MAX.
			IEC 60068-2-14:1984、-33:1971		4、-33:1971	
			JIS C	0025:1988		
			段階	温度(℃)	時間(分)	
			Step	Temperature	Time(min.)	
			1	-55±3	30	
			2	25± 10 5	5 MAX.	
			3	85±2	30	
			4	$25\pm_{5}^{10}$	5 MAX.	
	4	湿度	40°C	✓ 90~95%F	RH ∕ 96h	絶縁抵抗 Insulation resistance
		Moisture resistance	IEC 6	0068-2-3:196	9	100M Ω MIN.
			JIS C	60068-2-3:19	987	接触抵抗 Contact resistance
						100m Ω MAX.
						耐電圧
						Dielectric withstanding voltage
						フラッシュオーバー、スパークオーバー及
						び絶縁破壊等がないこと。
						No flashover, spark over nor
						dielectric breakdown.
	5	高温加速(寿命)	85±2°C ∕ 96h			接触抵抗 Contact resistance
		High temperature (Life)	IEC 60068-2-2:1974			100m Ω MAX.
		JIS C 60068-2-2:1995				

6811 SERIES PRODUCT SPECIFICATION	No. 201-03-1202

KYOCERA Corporation

6	耐寒性	-40±3°C ∕ 48h	接触抵抗 Contact resistance
	Cold resistance	IEC 60068-2-1:1990	100m Ω MAX.
		JIS C 60068-2-1:1995	

o 洗浄条件 Test condition for solvent

洗浄剤やフラックスがコネクタの中に残りますと製品性能へ影響する可能性があります。洗浄条件につきましては 弊社へ問合せ頂きますようお願いいたします。

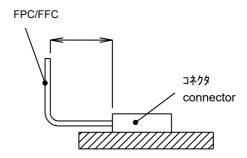
There is a possibility that the cleaning agent or flux may affect to remain when the connector of specification in the connector. Please contact to us for test condition for solvent.

取り扱い注意事項 Precautions

1 FPC/FFC の屈曲について Flexion of FPC/FFC

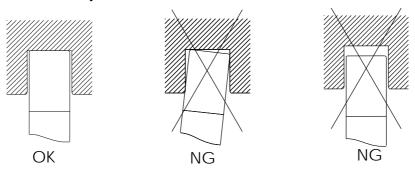
FPC/FFC の屈曲によりコネクタ接点部に過剰な負荷がかからないようにご注意願います。 尚、FPC/FFC をコネクタのカード挿入口近くで繰り返し屈曲させ使用する場合は、ご相談ください。 条件によっては弊社にて評価確認を行います。

Pay attention not to apply an excess load to contacts of the connector because of the flexion of FPC/FFC. Please contact us when your FPC/FFC have to be bent repeatedly near the opening for card insertion. Depending on conditions, evaluation and verification shall be conducted by us.



2 FPC/FFC の挿入について FPC/FFC insertion and separation

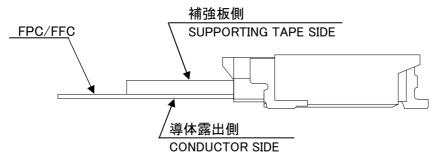
FPC/FFC はカードスロット底面に当てられるまで垂直に挿入して下さい。 Insert the FPC/**FFC** vertically until it hits to the slot end.



検査工程等で FPC の挿抜を行う際は、最終組み込み用 FPC よりも薄い FPC を使用願います。 For the FPC insertion and separation in the inspection process, please use thinner FPC than those for final assembling.

3 FPF/FCC の方向性 Direction of FPC/FFC

図のように導体露出面を下にし、FPC/FFC の補強板が上になるように装着して下さい。 FPC/FFC shall be inserted as shown below with conductor side down and supporting tape side up.



4 アクチュエータ操作 Actuator operation

コネクタの破損防止の為、アクチュエータ操作はコネクタを基板に半田付けした後に行うようにして下さい。 After soldering, a actuator shall be operated to prevent damage to a connector.

5 実装について Mounting

本製品は低背、省面積化を実現する為、インシュレータが非常に薄肉になっております。

従いまして、FPC 基板へのマウント等実装条件につきましては弊社と打合わせの上、確認して頂きますようお願い致します。

また、FPC 実装の場合 FPC のたわみにより半田クラックなどが発生する可能性があります。

この為、実装部にはできるだけ厚い(少なくとも 0.3 mm 以上)補強板を貼り付けることを推奨します。

尚、本製品の実装エリア(投影エリア)へのシルク印刷は、コネクタ本体がシルク印刷上に乗り上げ、実装不良等の 原因となることがある為、避けて頂きますようご配慮願います。

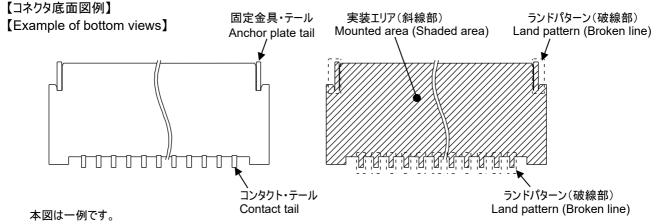
リフロー加熱によりインシュレータ外表部にふくれが発生する場合がありますが、FPC/FFC の挿入及びコンタクトの可動を妨げるものではなく、実使用上問題はありません。

Thin molding insulators realize the low-profile and small space character of this product.

Mounting conditions on FPC boards, therefore, need to be consulted with us and confirmed.

When an FPC board is connected, deflection in bending the FPC board may cause a solder crack. In order to prevent it, it is suggested to attach a reinforcing plate that has 0.3 mm or more in thickness to the connecting area on the FPC board.

It shall be prohibited to apply silkscreen printing to the area on the board where this connector is mounted, because the connector running on the silkscreen printing may cause a mounting failure. Although blisters may be formed due to the reflow heat, it will not interfere with the movability of contacts, so there is no practical problem. ¥



本製品の実装エリア(投影エリア)につきましては図面を御確認下さい。

The figure above is an example.

Please refer to the drawing for the mounted area of this product.

6 活線挿抜について Hot Swap

本製品に電流を流した状態での挿抜は、なさらないよう御願い致します。 Insertion and separation under live current shall not be done.

7 その他

- 7-1. 本製品の樹脂部に黒点・変色等が確認される場合がありますが、製品性能には影響はございません。 Although there may be some small dark spots or discoloration on this product, the product performance will not be affected.
- 7-2. 樹脂部のウェルド部に線が確認される場合がありますが、製品仕様書、取扱い説明書の範囲での使用に於いて、性能に影響はございません。

Although a line may appear on the welded part on the housing, it does not affect on connector performance as long as the connector is used according to the specifications and the instruction manual.

7-3. 実装後におきまして本製品のめっき部に変色等が確認される場合がありますが,製品性能には影響はございません。

Although the plated areas may be discolored after mounted, it does not adversely affect the product performance.

特記事項 Special Instructions

弊社は、本製品が本仕様書に適合していることを保証します。なお、以下の事項につきましては貴社と協議の上で対応させていただきます。

It is assured by us that the products conform to this specification. Nevertheless, the following matters will be determined after due consultation with you.

(1)本製品については、本仕様書に記載された内容にもとづいて弊社が責任を負うものです。従いまして、 本仕様書に記載のない事項、特に納入に際し配慮すべき事項等がある場合は、その旨、ご指示を頂き、 貴社との協議を経て本仕様書を修正し、再発行致します。

Based on the contents written in this specification, we shall be liable for the products. If there are any particulars or matters that are not described herein, especially cautions or notes to be considered when the products are delivered, please give such advices to us. The specification will be modified as required and re-published after due consultation with you.

- (2)本製品の貴社への納入後、万一本製品に弊社責任による不具合の存在があきらかになった場合、貴社と弊社間で取引基本契約書を締結している場合は、瑕疵担保責任条項に従って履行します。また当該契約書を締結していない場合は、代替品の納入、不具合品の交換、または修理を行います。 If a problem arising from our failure comes clear on products after they are delivered to you, we
 - implement the defect liability provision in the basic contact document if when both of us entered into the document. When any basic contact document is not entered into by us, we will deliver substitutive products, or replace or repair defective products.
- (3)以下の場合については、本製品の保証をご容赦願います。

Please acknowledge that the products are not warranted in the following cases.

- 1. 本製品の貴社への引渡し後、製品の取扱い、保管、運搬(輸送)において本仕様書に規定する条件外の 条件が加わった事が証明された場合。
 - If it is proved that the products were subjected to any conditions other than those provided in this document in handling or storage and during transport after the products have been delivered to you.
- 2. 地震、洪水、火災等の天災地変あるいは輸送機関の事故、争議、戦争等不可抗力に起因する本製品の不具合。

Any product failure due to natural disasters such as earthquake, flood, fire or else, or force majeure such as transport accident, dispute, war or etc.

有害物質の規制遵守について Conformance to restrictions of hazardous substances

本製品には以下の物質を含有しておりません。さらに製造工程に於いても使用しておりません。

The following substances are not included in this product or used in production processes.

オゾン層破壊物質 Ozone depleting substances

特定臭素系難燃剤 Specific brominated substances, PBBP, BDE

重金属 Heavy metals

水銀、カドミウム、六価クロム、鉛

Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Lead

疑義が生じた場合は、和文を優先する。

Priority shall be given to the expression written in Japanese when any unclearness arises in this specification.